

「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業／先端半導体製造技術の開発」

実施予定先一覧

No.	開発テーマ	実施予定先
1	(b) 先端半導体の後工程技術（More than Moore技術）の開発 (b3) 実装共通基盤技術	新光電気工業株式会社
2	(b) 先端半導体の後工程技術（More than Moore技術）の開発 (b3) 実装共通基盤技術	東レエンジニアリング株式会社
3	(b) 先端半導体の後工程技術（More than Moore技術）の開発 (b3) 実装共通基盤技術	ヤマハロボティクスホールディングス株式会社
4	(b) 先端半導体の後工程技術（More than Moore技術）の開発 (b3) 実装共通基盤技術	東レエンジニアリング株式会社

以上